

1、概 述

CD4052 是一块带有公共使能输入控制位的 2 路四选一模拟开关电路。每一个多路选择开关都有四个独立的输入/输出(Y_0 到 Y_3)、一个公共的输入/输出端(Z)和选择输入端(A)。公共使能输入控制位包括两个选择输入端 A_0 、 A_1 和一个低有效的使能输入端 \overline{E} 。

每一路都包含了四个双向模拟开关,开关的一边连接到独立输入/输出(Y_0 到 Y_3),另一边连接到公共输入/输出端(Z)。

当 \overline{E} 为低电平时,四个开关中的其中一个被 A_0 和 A_1 选通(低阻导通态)。当 \overline{E} 为高电平时,所有开关都处于高阻关断态,与 A_0 和 A_1 无关。

 V_{DD} 和 V_{SS} 是连接到数字控制输入(A_0 、 A_1 和 \overline{E})的电源电压。

 $(V_{DD}-V_{SS})$ 的范围是 $3\sim 9V$,模拟输入输出 $(Y_0\sim Y_3$ 和 Z) 能够在最高 V_{DD} ,最低 V_{EE} 之间变化。 $(V_{DD}-V_{EE})$ 不会超过 9V。

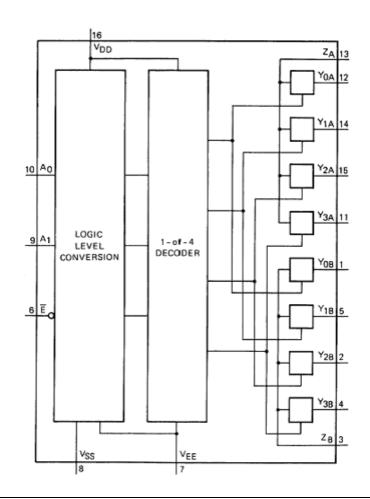
对于用做数字多路选择开关, VEE 和 VSS 是连在一起的 (通常接地)。

CD4052 主要应用于模拟多路选择开关、数字多路选择开关及信号选通。

封装形式: DIP16/SOP16/SSOP16/TSSOP16

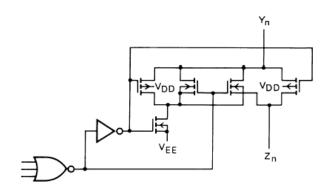
2、功能框图及引脚说明

2.1、功能框图

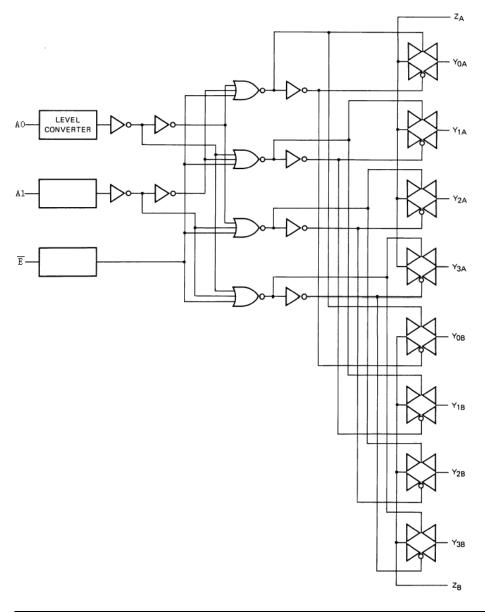




电路图 (一个开关)

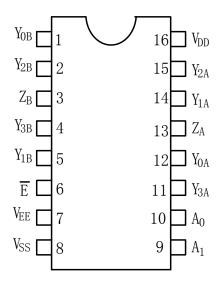


逻辑图





2.2、引脚排列图



2.3、引脚说明

引脚	符号	功能	引脚	符号	功 能
1	Y_{0B}	B 路独立输入/输出	9	A_1	选择输入
2	Y_{2B}	B 路独立输入/输出	10	A_0	选择输入
3	Z_{B}	A、B路各自共用输入/输出	11	Y _{3A}	A 路独立输入/输出
4	Y_{3B}	B 路独立输入/输出	12	Y_{0A}	A 路独立输入/输出
5	Y_{1B}	B 路独立输入/输出	13	Z_{A}	A、B路各自共用输入/输出
6	$\overline{\overline{E}}$	使能输入(低电平有效)	14	Y _{1A}	A 路独立输入/输出
7	V_{EE}	负电源电压	15	Y _{2A}	A 路独立输入/输出
8	V _{SS}	接地	16	V_{DD}	正电源电压

2.4、功能说明(真值表、逻辑关系等)

	输入		沟道导通		
$\overline{\overline{E}}$	A_1	A_0			
L	L	L	Y_{0A} - Z_A ; Y_{0B} - Z_B		
L	L	Н	Y_{1A} - Z_A ; Y_{1B} - Z_B		
L	Н	L	Y_{2A} - Z_A ; Y_{2B} - Z_B		
L	Н	Н	Y_{3A} - Z_A ; Y_{3B} - Z_B		
Н	×	×	无		

注: 1. H 是高电平状态 (较高的正电压)

2. L 是低电平状态 (较低的正电压)

3." ×" 是任意状态



3、电特性

3.1、 极限参数

符号	参数	条	件	最小	最大	单位	
V_{DD}	电源电压范围		-0.5	+12	V		
V _{DD} - V _{EE}	电源电压范围			-0.5	+12	V	
I_Q	静态电流	V_{DD} - V_{EE} =12 V			2	μΑ	
$V_{\rm I}$	输入电压范围			-0.5	V _{DD} +0.5	V	
$ I_{\mathrm{IH}} $	高电平输入电流	$V_{DD}=5V$, $V_I=V_{DI}$	D		1	μΑ	
$ I_{IL} $	低电平输入电流	$V_{DD}=5V$, $V_I=0V$		1	μΑ		
V_{IO}	输入输出电压范围		V _{EE} -0.5	V _{DD} +0.5	V		
I_{IK}	输入钳位电流	V _I <-0.5V 或 V _I >	-	±20	mA		
I _{IOK}	输入输出钳位电流	V _{IO} <v<sub>EE-0.5V 或</v<sub>	$V_{IO} > V_{DD} + 0.5V$	-	±20	mA	
I_{T}	开关导通电流	$V_{\rm O}$ = -0.5 V \sim $V_{\rm DD}$ +	0.5V	-	±25	mA	
I _{DD} , I _{GND}	V _{DD} 或 GND 电流			-	±50	mA	
P_{D}	功耗				500	mW	
T _{STG}	贮存温度		-65	+150	$^{\circ}$ C		
T_{OP}	工作温度		-40	+85	$^{\circ}$ C		
$T_{ m L}$	焊接温度	DIP 封装 10 秒			245	$^{\circ}\!\mathbb{C}$	
*L	/干!久㎜/久	10 1/2	SOP 封装		250		

3.2、推荐使用条件

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
V _{DD}	电源电压		3.0	5.0	9.0	V
V_{EE}	电源电压		-6.0		0	V
V _{DD} - V _{EE}	电源电压		3.0		9.0	V
$V_{\rm I}$	输入电压		0	-	V_{DD}	V
V _{IO}	输入输出电压		V_{EE}	-	V_{DD}	V
		$V_{CC}=3.0V$	-	-	1000	ns
tr,tf	输入上升、下降时间	$V_{CC}=5.0V$	-		500	ns
		$V_{CC}=6.0V$	-	1	400	ns
T _{OP}	工作温度		-40	-	+85	$^{\circ}$



3.3、电气特性

3.3.1、直流特性

参数	V_{DD} - V_{EE} (V)	符号	典型	最大	单 位	条件
导通电阻	5 9	R_{ON}	350 80	2500 245	Ω	Vis=0~V _{DD} -V _{EE} 见图 1
导通电阻	5 9	R _{ON}	115 50	340 160	Ω	Vis=0 见图 1
导通电阻	5 9	R_{ON}	120 65	365 200	Ω	Vis=V _{DD} -V _{EE} 见图 1
任意两个通道导 通电阻的差值	5 9	Δ R _{ON}	25 10	_	Ω	Vis=0~V _{DD} -V _{EE} 见图 1
关断态漏电流 (所有通道关断)	5 9	I _{OZZ}		1000	n A	_ E 处于 V _{DD}
关断态漏电流 (任一通道)	5 9	I_{OZY}		200	n A	¯E 处于 V _{EE}

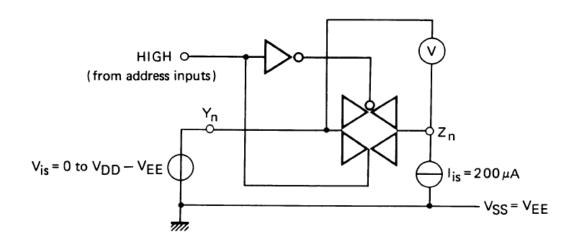


图 1 导通电阻的测试



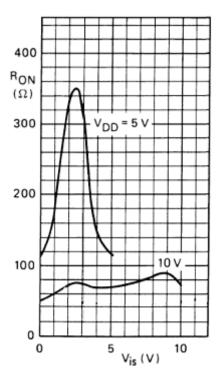


图 2 导通电阻是输入电压的函数(I_{is} =200 μ A V_{SS} = V_{EE} =0V)

3.3.2、交流特性(V_{SS}=V_{EE}=0V; T_{amb}=25℃; **输入跃变时间**≤20ns)

		V _{DD} (V)	功率计算公式(μW)		f _i 是输	入频率(MHz)		
						f ₀ 是输出频率(MHz)		
一块电路	的动态	5	$1300f_i + \Sigma$	$(f_0C_L)\times V$	DD ²	C _L 是负载电容(pF)		
功率耗散	(P)	9	$6100f_i + \Sigma$	$(f_0C_L)\times V$	DD 2	$\Sigma(f_0C_L)$ 是输出之和		
						V _{DD} 是	电源电压(V)	
参数	汝	$V_{DD}(V)$	符号	典型	最大	单 位	备注	
传输延时	高到低	5	+	10	20	ng	注释 1	
Vis	问却以	9	t_{PHL}	5	10	ns	(工作 1	
→	低到高	5	t	10	20	ns	注释 1	
Vos	阿红河	9	t_{PLH}	5	10	115	1上7十 1	
传输延时	高到低	5	$t_{ m PHL}$	150	305	ns	注释 2	
An	III 177 KV	9	VPHL.	65	135	113	1上7千 2	
→	低到高	5	t _{nv v}	150	300	ns	注释 2	
Vos		9	t_{PLH}	75	150	115	1上7十 乙	



输出	÷	5		95	190		>÷
禁止	高	9	$t_{ m PHZ}$	90	180	ns	注释 3
时间		5		100	205		
$\overline{E} \rightarrow Vos$	低	9	t_{PLZ}	90	180	ns	注释 3
		<i>E</i>		130	260		
输出	高	5	t_{PZH}			ns	注释 3
使能		9		55	115		
时间	低	5	4	120	240		分型2 2
$\overline{E} \rightarrow Vos$	115	9	t_{PZL}	50	100	ns	注释 3
失真	L 真	5		0.25			
(正弦波		9		0.04		%	注释 4
任意两个	个通道	5		_)).dv/ =
之间的	干扰	9		1		MHz	注释 5
串扰,使	能端或	5					\ \
选择端到	到输出	9		50		mV	注释 6
子 MC		5		_		MII-	分型 7
关断态		9		1		MHz	注释 7
导通态频	家临忘	5		13		MHa	注释 8
于 世	学明沙	9		40		MHz	注作 8

注释: Vis 是Y或Z端的输入电压, Vos 是Y或Z端的输出电压

- 1. R_L =10K Ω 到 V_{EE} ; C_L =50pF 到 V_{EE} ; \overline{E} = V_{SS} ; V_{IS} = V_{DD} (方波); 如图 3 所示
- 2. R_L =10K Ω ; C_L =50pF 到 V_{EE} ; \overline{E} = V_{SS} ; An= V_{DD} (方波); 测量 t_{PLH} 时 V_{IS} = V_{DD} , R_L 到 V_{EE} ; 测量 t_{PHL} 时 V_{IS} = V_{EE} , R_L 到 V_{DD} , 如图 3 所示
- 3. R_L =10K Ω ; C_L =50pF 到 V_{EE} ; \overline{E} = V_{DD} (方波); 测量 t_{PHZ} 和 t_{PZH} 时,Vis= V_{DD} , R_L 到 V_{EE} ;测量 t_{PLZ} 和 t_{PZL} 时;Vis= V_{EE} , R_L 到 V_{DD} ;如图 3 所示
- 4. R_L=10K Ω; C_L=15Pf; 通道开通; Vis=V_{DD (P-P)} /2(正弦波, 在 V_{DD}/2 处对称), fis=1KHz; 如图 4 所示
- 5. R_L=1K Ω; Vis=V_{DD} (P-P) /2(正弦波,在 V_{DD}/2 处对称); 20lg(Vos/Vis)=-50dB; 如图 5 所示
- 6. R_L =10K Ω 到 V_{EE} ; C_L =15pF 到 V_{EE} ; E 或 $An=V_{DD}$ (方波); 干扰是 | Vos | (峰值); 如图 3 所示
- 7. R_L=1KΩ; C_L=5pF; 通道关断; Vis=V_{DD} (P-P) /2(正弦波, 在 V_{DD}/2 处对称); 20lg(Vos/Vis)=-50dB; 如图 4 所示
- 8. R_L=1K Ω; C_L=5pF; 通道开; Vis=V_{DD} (P-P) /2(正弦波, 在 V_{DD}/2 处对称); 20lg(Vos/Vis)=-3dB; 如图 4 所示



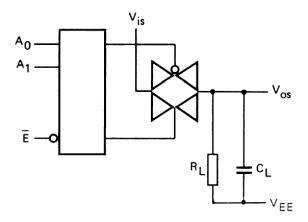
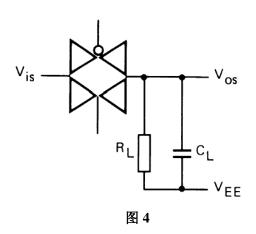


图 3



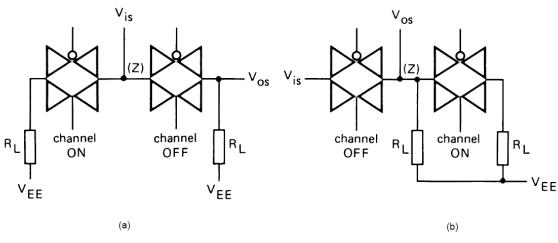
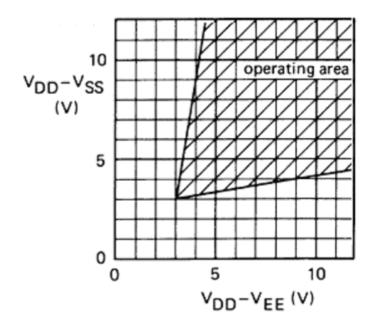


图 5



4、应用说明

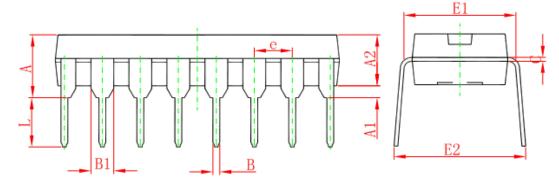
电路工作区域

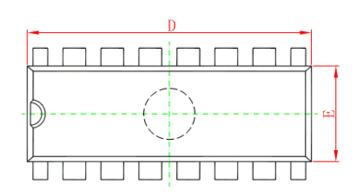




5、封装尺寸与外形图

5.1、DIP16-外形图与封装尺寸

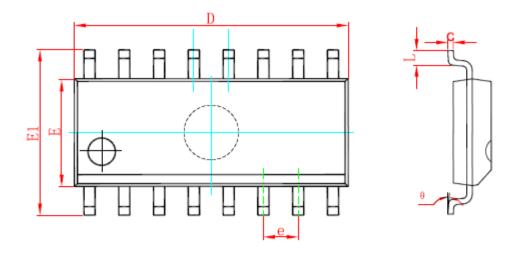


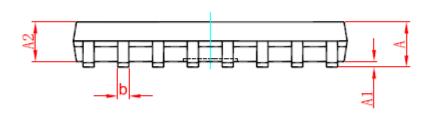


0	Dimensions In	n Millimeters	Dimensions	In Inches	
Symbol	Min	Max	Min	Max	
Α	3. 710	4.310	0.146	0. 170	
A1	0. 510		0.020		
A2	3. 200	3.600	0.126	0. 142	
В	0. 380	0.570	0.015	0. 022	
B1	1. 524	(BSC)	0.060 (BSC)		
С	0. 204	0.360	0.008	0.014	
D	18. 800	19. 200	0.740	0. 756	
E	6. 200	6.600	0. 244	0. 260	
E1	7. 320	7. 920	0. 288	0. 312	
е	2. 540 (BSC)		0. 100	(BSC)	
L	3. 000	3.600	0.118	0. 142	
E2	8. 400	9.000	0. 331	0. 354	



5.2、SOP16 外形图与封装尺寸

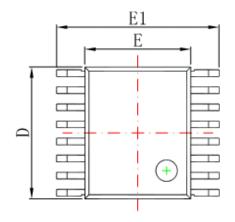


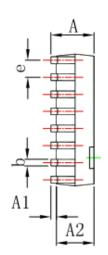


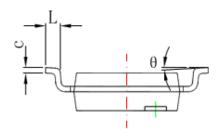
0 1 1	Dimensions In	n Millimeters	Dimensions	In Inches
Symbol	Min	Max	Min	Max
Α	1. 350	1. 750	0.053	0.069
A1	0. 100	0. 250	0.004	0. 010
A2	1. 350	1. 550	0.053	0. 061
b	0. 330	0. 510	0. 013	0. 020
С	0. 170	0. 250	0.007	0. 010
D	9. 800	10. 200	0. 386	0. 402
E	3. 800	4. 000	0. 150	0. 157
E1	5. 800	6. 200	0. 228	0. 244
е	1. 270 (BSC)		0. 050	(BSC)
L	0. 400	1. 270	0. 016	0. 050
θ	0°	8°	0°	8°



5.3、SSOP16 外形图与封装尺寸



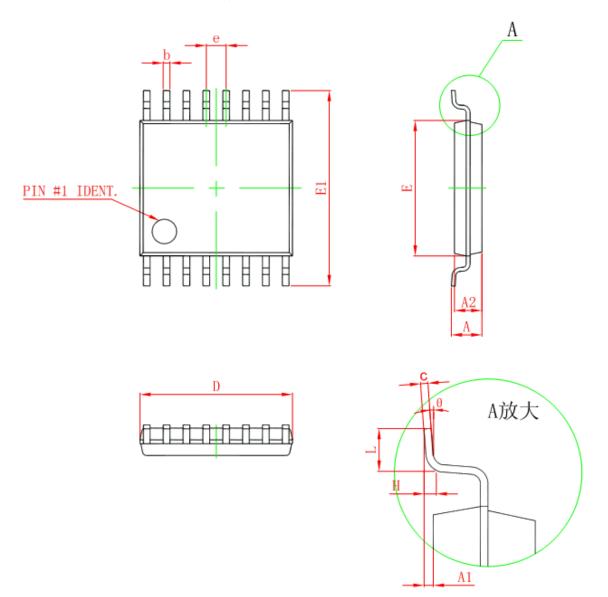




Symbol	Dimensions In	Millimeters	Dimensions In Inches		
Symbol	Min	Max	Min	Max	
A	1. 350	1.750	0.053	0.069	
A1	0.100	0. 250	0.004	0.010	
A2	1. 350	1.550	0.053	0.061	
b	0. 200	0.300	0.008	0.012	
С	0.170	0.250	0.007	0.010	
D	4.700	5. 100	0.185	0.200	
Е	3.800	4.000	0. 150	0.157	
E1	5.800	6. 200	0. 228	0.244	
e	0.635(BSC)		0. 025	(BSC)	
L	0.400	1. 270	0.016	0.050	
θ	0°	8°	0°	8°	



5.4、TSSOP16 外形图与封装尺寸



Symbol	Dimensions I	n Millimeters	Dimensions	In Inches	
ЗУШОО 1	Min	Max	Min	Max	
D	4.900	5.100	0.193	0.201	
E	4.300	4.500	0.169	0.177	
b	0.190	0.300	0.007	0.012	
С	0.090	0.200	0.004	0.008	
E1	6.250	6.550	0. 246	0.258	
A		1.100		0.043	
A2	0.800	1.000	0.031	0.039	
A1	0.020	0.150	0.001	0.006	
e	0.65	(BSC)	0. 026	(BSC)	
L	0.500	0.700	0.020	0.028	
H	0. 25 (TYP)		0.01	(TYP)	
θ	1°	7°	1°	7°	



6、声明及注意事项:

6.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

			有毒有害物]质或元素				
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉(Cd)	六阶铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯 醚(PBDEs)		
引线框	0	0	0	0	0	0		
塑封树脂	0	0	0	0	0	0		
芯片	0	0	0	0	0	0		
内引线	0	0	0	0	0	0		
装片胶	0	0	0	0	0	0		
说明	限以下。	○:表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×:表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限						

6.2 注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知;

本资料仅供参考,本公司不承担任何由此而引起的任何损失;

本公司也不承担任何在使用过程中引起的侵犯第三方专利或其它权利的责任。